

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021—004

中材科技股份有限公司

2021 年度第一期中期票据发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020 年 4 月 10 日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2019 年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行中期票据等债券产品的议案》，同意公司发行总额不超过人民币 20 亿元的中期票据。

2020 年 8 月 28 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN928 号），发行中期票据的注册申请已获交易商协会接受，获准的注册金额为人民币 20 亿元，注册额度自《通知书》落款之日起 2 年内有效。

2021 年 1 月 22 日，公司已完成了 2021 年度第一期中期票据人民币 8 亿元的发行，现将发行结果公告如下：

名称	中材科技股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	简称	21 中材科技 MTN001
代码	102100141	期限	3 年
起息日	2021 年 1 月 22 日	兑付日	2024 年 1 月 22 日
实际发行总额	8 亿元	计划发行总额	8 亿元
发行价格	100 元/百元	发行利率	3.96%
主承销商	中信银行股份有限公司		
联席主承销商	平安银行股份有限公司		

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十二日